(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-41131

(43)公開日 平成8年(1996)2月13日

(51) Int.CL ⁶	織別配号	庁内整理番号	ΡI	技術表示箇所			
COSF 214/26	MKQ						
210/02	МJЈ						
214/28	MKR						
CO8J 5/18	CEW						
7/04							
			存在音音	未前求 前求項の数12 OL (全 3 頁)			
(21)出顧番号	特顧平7-87254		(71) 出顧人	590000145			
				ヘキスト・アクチェンゲゼルシャフト			
(22)出顧日	平成7年(1995)4	月12日		ドイツ連邦共和国、65926 フランクフル			
				ト・アム・マイン(番地なし)			
(31)優先権主張番号	P 44 12	789:8	(72)発明者 ルートウイッと・マイヤー				
(32)優先日	1994年4月14日			ドイツ連邦共和国、84489 ブルクハウゼ			
(33) 優先權主張国	ドイツ (DE)		<u> </u>	ン、シユタイガーヴアルトストラーセ、9			
			(72)発明者	ペルンハルト・ヒルシユ			
		•		ドイツ違邦共和国、84508 ブルクキルヒ			
				エン、カスタニーンヴエーク、2			
			(72)発明者	ベーター・シユタンプレヒ			
				ドイツ違邦共和国、84508 ブルクキルヒ			
]	エン、ブッツエンレーナーストラーセ、14			
			(74)代理人	弁理士 江崎 光史 (外3名)			

(54) 【発明の名称】 テトラフルオルエチレン、ヘキサフルオルプロピレン及びエチレンのコポリマー

(57)【要約】

【効果】 高温に耐えられない造形品をコーティングまたはライニングすることができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 テトラフルオルエチレン単位45~55mo1 % ヘキサフルオルプロピレン単位10~20mo1%及びエチ レン単位25~40mo1%を含み、約140 ~約170 °Cの範囲の 融点を有するコポリマー。

【請求項2】 テトラフルオルエチレン単位48~55mo】 % ヘキサフルオルプロピレン単位11~18mol%及びエチ レン単位27~39mo1%を含む請求項1のコポリマー。

【 請求項3 】 エチレン単位29~38mo1%を含む請求項2 のコポリマー。

【請求項4】 請求項1のコポリマーで被覆された基 体.

【請求項5】 請求項2のコポリマーで被覆された基 体。

【論求項6】 請求項3のコポリマーで被覆された基 体。

【請求項7】 請求項1のコポリマーの溶融体を温度に 敏感な基体と接触させることからなる、温度に敏感な基 体を被覆する方法。

敏感な基体と接触させることからなる、温度に敏感な基 体を被覆する方法。

【請求項9】 請求項3のコポリマーの溶融体を温度に 敏感な基体と接触させることからなる。温度に敏感な基 体を披覆する方法。

【請求項10】 本質的に請求項1のコポリマーからな るフィルム。

【請求項11】 本質的に請求項2のコポリマーからな るフィルム。

【請求項12】 本質的に請求項3のコポリマーからな 30 るフィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、テトラフルオルエチレ ン(TFE) 単位45~55mol% ヘキサフルオルプロピレン(H FP) 単位10~20mo1%及びエチレン(ET)単位25~40mo1%を 含み、約140~約170 ℃の範囲の融点を有するコポリマ ーに関する。しかし、上記のモノマーと相合性のある別 の成分の存在は排除されない。

[0002]

【発明の背景及び構成】好ましいコポリマーは、TFE48 ~55mol%、HFP11 ~18mol%及びET27~39mol%、特に29~ 38mol※含む。

【0003】重量に基づけば、本発明のコポリマーはTF E 約53~69% . HFP 約18~36% 及びET約7~15% を含。 む。本発明のポリマーは、その比較的低い融点を有する 点に特徴がある。それ故、比較的高い温度には耐えられ ない基体、例えば繊維材料または温度に敏感なプラスチ ックと一緒に、溶融物から加工するのに適している。

知である。米国特許第3 817 951 号は、ET40~60mol% TFE20 ~30mo1%及びHFP10 ~30mo1%から構成されるター ボリマーを開示している。これらのターボリマーの有利 な性質は、この特定した割合の限界的な狭い範囲内での み達成されると明言されている。低いTFE 含分に対応し て、その実施例に挙げられるターポリマーは46~50mols のETを含んでいる。

【0005】米国特許第4 338 237 号は、TFE . HFP 及 びETのターポリマーを包含する、コポリマーの安定した 10 コロイド水性分散液の製造方法を開示している。TFE 含 分は30~60mo1%であり、HFP 含分は()~15mo1%でありそ してET含分は40~60mo1%である。その実施例に挙げられ るこれらのモノマーのターポリマーは4.5 または4.7mol % のHFP とそれに対応して46.5または46.8mo1%のETを含 む。この張厚分散液は繊維材料及び基体を含浸または被 **寝するのに適しており凝固した分散波からは溶融粒体(m** elt granules) を得ることができ、更に、このコポリマ ーを溶融物から加工できる。

【0006】ヨーロッパ特許第92 675号は、光学機権の 【論求項8】 論求項2のコポリマーの溶融体を温度に 20 ためのシージング用材料を開示しており、ここではエチ レン30~60mo1% TFE またはクロロトリフルオルエチレ ン20~69mo1%及び更に別のオレフィン (HFP であっても よい) 1~30mo1%を含むコポリマーが使用される。その 実施例 1 はETS5mo1% TFE25mo1% 及びHFP20mo1% 含むタ ーポリマーに関するものであり、比較例3はET70mo1%。 TFE23 モル% 及びHFP7モル% 含むターポリマーに関する ものである。

> 【0007】本発明のコポリマーの製造は、上記の特許 明細書にも記載されるようなそれ自体公知の方法で行う ことができる。好ましくは共重合は、水性媒質中で行 い、必要に応じて連鎖移動剤としての低分子量炭化水素 及び開始剤としてのレドックスシステムを使用する。 【0008】本発明のコポリマーは侵蝕的な媒質に対し て高い抵抗性を有する。比較的低い融点により、それら は高温に耐えられない造形品を被覆またはライニングす るのに適している。この目的のために、例えばこのコポ リマーを最初にフィルムに加工し、次いでこれを必要な らば適当なバインダーを用いて基体に溶岩することがで

【0009】本発明は以下の実施例で説明される。特に 断りがなければ百分率は重量%を意味する。

[0010]

【実施例】

実施例1

羽根車式撹拌機を備えた。1951の総容量を有する内部が エナメル被覆された重合反応器に脱イオン水1201を充填 し、そしてそれに、アンモニウムパーフルオルオクタン エート500g (水中に30% 濃度溶液 1667gの形、3M社の製 品). 蓚酸二アンモニウムー水和物242g及び蓚酸一水和 【0004】TFE、HEP 及びETのターボリマーは従来公 50 物 690を溶解する。反応器を密閉した後、先ず窒素で5

3

回ブラッシュし、次いで1barのTFE で1回フラッシュする。

【0011】 反応器の圧力を開放しそして43℃に加熱した後、n-ペンタン10g 及びHFP9kgをゆっくりと損拌しながらラインを通して注入する。次いで撹拌を210rpaに早めそして TFE2.05kg及びET133gをガス钼を介して反応器に導入し、これによって17bar の全圧が達成される。

【0012】次いで宣台を、水250m1 中の過マンガン酸カリウム5 g の溶液を注入することによって開始し、そして1時間あたり、水0.71中に溶解した過マンガン酸カリウム14g を連続的に供給することによって維持する。17bar の全モノマー圧は、TFE、ET及びHFP を2.3:1.7:1 のモル比で有する混合物を連続的に供給することによって自動的に維持される。

【0013】使用した水性反応媒質を基準として、約21*

*% のコポリマー固形含分が達成されたらモノマー混合物 を排気することによって反応を終了する。次いでその分 散液を激しく撹拌することによって凝固させる。その析 出したコポリマー個体を母液から分離し、水で何度も洗 浄し、次いで窒素雰囲気下に15時間110 ℃で乾燥しそし て溶融-粒体化する。

【0014】ポリマー組成及び他の特性データを以下の表にまとめる。

実施例2~5

して 1 時間あたり、水0.71中に溶解した過マンガン酸カ 10 実施例2~5 は実施例1の方法と類似の方法で行う。例 リウム14g を連続的に供給することによって維持する。 えばコモノマーの配置供給の変法をポリマーの性質と一 17bar の全モノマー圧は、TFE 、ET及びHFP を2.3:1.7: 精に下記の表に示す。

裹

[0015]

【表1】

実施例番号		1	2	3	4	5
生合指度 (°C)		43.0	41.0	45.0	49.0	42.0
TFE: 総量	(kg)	20.35	15.68	15.33	13.40	20.40
これの最初の充填量 これの後の配置供給量 HPP: 数量	(log) (log) (log) (log)	2.05 18.30 20.88	2.18 13.50 16.33	1.83 13.50 18.20 9,60	1.27 12.13 19.07 10.50	2.10 18.30 20.88 9.00
これの最初の充塊量 これの後の配置供給量 ET: 総量 これの最初の支塊量 これの後の配置供給量	(kg) (kg) (kg)	9.00 11.88 3.82 0.13 3.69	8.61 7.72 2.85 0.149 2.70	9.50 8.70 2.24 0.087 2.16	8.57 1.84 0.070 1.77	9.00 11.88 3.79 0,133 3.66
n-ペンタン (g)		10.00	15.00			20.00
IOMnO ₄ (g)		66.00	50.00	51.00	75.00	66.00
重合時間 (h)		5.00	3.30	2.80	4.20	5.00
ポリマー風影合分 (%)		20.50	15.10	15.30	15.40	20.10
MFI 5kg/297℃ [g/10分] DSCによるMp(℃) フッ異合分(%)		7 165 66.9	21 169 65.9	0.6 152 68.2	17.8 140 68.8	57.0 169 65.9
生成物組成: (NMR)	TFE (mol%) HFP (mol%) ET (mol%)	48.73 13.51 97.76	50.67 11.94 37.49	54.05 14.80 31.16	52-49 17.87 29-64	49.44 12.91 37.66

MFI: 297 ℃及び5 kgの荷重の下でのメルトフローイン

デックス、DIN53 735/ASTM D 3159 に従う。